

<<Cadence高速PCB设计与仿真分析>>

图书基本信息

书名：<<Cadence高速PCB设计与仿真分析>>

13位ISBN编号：9787810777780

10位ISBN编号：7810777785

出版时间：2006年7月1日

出版时间：第1版 (2006年7月1日)

作者：黄豪佑

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书系统地介绍Allegro SPB 15.2工具包中几个软件的界面特点、使用过程和方法技巧等。

主要内容包括：软件安装、焊盘和封装设计、Allegro PCB设计、约束管理器、SPECCTRA布线工具、Model Integrity模型完整性、SigWave波形显示、SPECCTRAQuest信号完整性分析、SigXplorer拓扑结构编辑器、Power Integrity电源完整性分析，同时在部分章节里嵌入高速PCB设计、仿真的基本理论知识。

本书还提供了一定的范例和习题，以方便读者更好地掌握软件的使用方法和技巧。

本书配套光盘提供了书中的范例，有利于读者边学边练，提高实际操作能力。

本书可作为高等院校电子类相关专业的学习教材，也可作为广大硬件工程师的技术手册。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>